



## TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Campus Saltillo

# Unidad 1 "REPORTE PRÁCTICA 2"

Materia: Arquitectura de Computadoras

Maestro: Miguel Maldonado Leza

Alumna: Arely Jaqueline Zuñiga Ramirez

Numero de control: 22050756

Saltillo, Coahuila

#### Características Generales:

Marca: Intel

Modelo: Pentium Dual-Core E2140

Código SSpec: SLA93

País de fabricación: Malasia (MALAY)

Fecha de lanzamiento: Q2 2007



Arquitectura: 64-bit

Número de núcleos: 2 (Dual-Core)

Número de hilos: 2

Frecuencia base: 1.60 GHz

Caché L2: 1 MB compartida

Bus Frontal (FSB): 800 MHz

Litografía: 65 nm

Socket: LGA 775

TDP (Potencia de diseño térmico): 65W

Instrucciones soportadas: MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T

Voltaje: 0.85V – 1.5V

#### Otras características:

Tecnología de virtualización (VT-x): No soportada

Hyper-Threading: No soportado

Turbo Boost: No disponible

Tecnología de 64 bits: Soportada

Tecnología de ahorro de energía: Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)



#### Características Generales:

Marca: Intel

Modelo: Celeron D 336

Código SSpec: SL98W

País de fabricación: Filipinas (PHILIPPINES)

Fecha de lanzamiento: Q3 2004

#### Especificaciones Técnicas:

Arquitectura: NetBurst (Prescott)

Número de núcleos: 1

Número de hilos: 1

Frecuencia base: 2.80 GHz

Caché L2: 256 KB

Bus Frontal (FSB): 533 MHz

Litografía: 90 nm

Socket: LGA 775

TDP (Potencia de diseño térmico): 84W

Voltaje: 1.25V – 1.4V

Conjunto de instrucciones: MMX, SSE, SSE2, SSE3

#### Otras características:

Tecnología de virtualización (VT-x): No soportada

Hyper-Threading: No soportado

Turbo Boost: No disponible

Tecnología de 64 bits: Soportada (Intel 64)

Tecnología de ahorro de energía: No disponible



#### Características Generales

Marca: Intel

Modelo: Pentium III 800EB

Código SSpec: SL4MB

País de fabricación: Malasia (MALAY)

• Fecha de lanzamiento: Año 2000

#### Especificaciones Técnicas:

Arquitectura: P6 (Coppermine)

Número de núcleos: 1

Número de hilos: 1

Frecuencia base: 800 MHz

Caché L2: 256 KB integrada

Bus Frontal (FSB): 133 MHz

Litografía: 180 nm

Socket: Slot 1 / Socket 370

■ TDP (Potencia de diseño térmico): ~30W

Voltaje: 1.7V

Conjunto de instrucciones: MMX, SSE

#### Otras características:

Tecnología de virtualización (VT-x): No soportada

Hyper-Threading: No soportado

Turbo Boost: No disponible

• Tecnología de 64 bits: No soportada (solo 32 bits)

Tecnología de ahorro de energía: No disponible



#### Características Generales:

Marca: Intel

Modelo: Pentium 4 531

Código SSpec: SL9CB

País de fabricación: Malasia (MALAY)

Fecha de lanzamiento: Q3 2004



#### Especificaciones Técnicas:

Arquitectura: NetBurst (Prescott)

Número de núcleos: 1

Número de hilos: 2 (Hyper-Threading habilitado)

Frecuencia base: 3.00 GHz

Caché L2: 1 MB

Bus Frontal (FSB): 800 MHz

Litografía: 90 nm

Socket: LGA 775

TDP (Potencia de diseño térmico): 84W

Voltaje: 1.25V – 1.4V

Conjunto de instrucciones: MMX, SSE, SSE2, SSE3

#### Otras características:

Tecnología de virtualización (VT-x): No soportada

Hyper-Threading: Soportado

Turbo Boost: No disponible

Tecnología de 64 bits: Soportada (Intel 64)

Tecnología de ahorro de energía: Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)

#### Características Generales:

- Marca: Intel
- Modelo: Xeon (probablemente de la serie 5000 o 7000)
- Año de lanzamiento: 2005.
- Arquitectura: NetBurst (Pentium 4-based)

#### Especificaciones Técnicas:

- Número de núcleos: 1
- Número de hilos: 2 (Hyper-Threading habilitado)
- Frecuencia: Probablemente entre 2.8 GHz y 3.6 GHz
- Caché L2: 1 MB o 2 MB (dependiendo de la versión)
- Bus Frontal (FSB): 800 MHz o 1066 MHz
- Litografía: 90 nm
- Socket: LGA 604
- TDP: Entre 90W y 110W (según la variante)
- Voltaje: 1.287V 1.4V
- Conjunto de instrucciones: MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T (64 bits)

#### Otras características:

- Tecnología de virtualización (VT-x): No soportada en los modelos iniciales
- Hyper-Threading: Soportado
- Tecnología de 64 bits: Soportada (EM64T)
- Uso principal: Servidores y estaciones de trabajo

